

苏州市科学技术局

关于举办“技联电子科大”产学研 合作对接会的通知

各市（区）科技局、各有关单位：

为进一步宣传推介苏州科技创新政策，推进校地校企全方位产学研合作，针对企业重点技术需求，组织开展现场产学研对接，促成一批实质性对接成果，根据《2019年“校园苏州日”系列活动执行方案》要求，拟定于10月24日在电子科技大学举办“技联电子科大”产学研合作对接会。具体安排如下：

一、活动主题

深耕需求 精准对接

二、活动时间

2019年10月24日（周四）（初定）

三、活动地点

电子科技大学（成都）

四、参加人员

1. 有对接需求的苏州企业代表、项目签约代表；
2. 相关投资机构、众创空间、科技服务机构等人员；
3. 相关部门领导。

五、活动内容

活动时间约为 2.5 小时，分两个环节，具体如下：

（一）需求发布环节（30-40 分钟）

1. 苏州市促进科技成果转移转化相关政策说明；
2. 电子科技大学优势学科院系现场发布最新科研成果；
3. 苏州科技型企业发布技术需求。

（二）现场对接环节（2 小时左右）

针对前期对接意向，组织安排参会企业与电子科技大学相关院系老师、专家现场 1 对 1 自由对接。

六、相关要求

1. 各市（区）组织有技术需求的在苏企业参会，填报《企业技术需求表》（附件 1），以及《参会人员回执》（附件 2）。重点发动高新技术企业、人才企业及高成长创新型企业等，参会人员必须是科技副总以上。

2. 各市（区）充分摸排在苏企业与电子科技大学的合作情况，有意向在会上进行现场签约的企业，填报《项目签约表》（附件 3）。

七、其他事项

1. 对参加现场活动并与电子科技大学签署产学研合作协议或横向技术开发（转让）合同，将根据企业支付金额的 30% 给予企业补助，最高不超 50 万元。

2. 本次活动具体行程安排另行通知。

3. 所有附件材料请于 9 月 25 日前提提交至联系人邮箱：zw190803@163.com。

联系人：许一珈 65246015

张 伟 58286126 13862213300

- 附件：1. 企业技术需求表
2. 参会人员回执
3. 项目签约表



附件 1:

企业技术需求表

(请详细填写便于制作宣传材料)

企业名称			
注册地			
联系人		职务	
手机		邮箱	
企业简介	(文字 300 字以内, 介绍企业基本信息、主要产品及发展方向等, 另附照片 2-3 张, 便于制作宣传材料)		
技术需求名称			
该需求所属技术领域	<input type="checkbox"/> 电子信息 <input type="checkbox"/> 生物医药 <input type="checkbox"/> 新材料 <input type="checkbox"/> 装备制造 <input type="checkbox"/> 能源环保 <input type="checkbox"/> 现代农业 <input type="checkbox"/> 医疗器械 <input type="checkbox"/> 其他 (请说明):		
拟投入资金额 (万元)			
技术需求描述	(精准描述所要解决的技术问题、可能使用的技术手段或研发内容、预期达到的技术效果等信息, 方便匹配技术专家, 多个技术需求可添加附页)		
希望的合作方式	<input type="checkbox"/> 技术开发 <input type="checkbox"/> 技术转让 <input type="checkbox"/> 技术服务 <input type="checkbox"/> 技术服务 <input type="checkbox"/> 技术入股 <input type="checkbox"/> 共建载体 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/> (请说明):		

附件 2:

参会人员回执

姓名		职务	
联系电话		地区	
出行安排	住宿 (<input type="checkbox"/> 统一安排 <input type="checkbox"/> 自行安排) 交通 (<input type="checkbox"/> 推荐班次 <input type="checkbox"/> 自行安排)		

附件 3:

项目签约表

序号	签约单位 (甲、乙双方)		签约项目名称	签约项目内 容及金额 (200-300 字 说明)	联系 人	联系 方式
1						
...						